

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 58153412 A

(43) Date of publication of application: 12.09.83

(51) Int. CI

H03H 9/17

(21) Application number: 57036166

(22) Date of filing: 08.03.82

(71) Applicant:

NEC CORP

(72) Inventor:

INOUE TAKESHI MIYASAKA YOICHI

(54) PIEZO-ELECTRIC THIN FILM COMPOSITE VIBRATOR

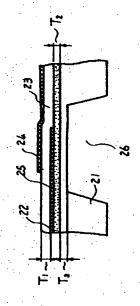
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a stable vibrator in both VHF and UHF bands by forming plural thin film layers consisting of piezo-electric materials of which temperature characteristics are different respectively on a silicon thin film.

CONSTITUTION: Boron is doped at a high density on a Si substrate of which surface is 100 and an SiO_2 film is formed on the Si substrate 21 by a sputtering method. Subsequently, an $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ film is formed on the back of the Si substrate 21 by CVD method and the Si substrate 21 is etched through the mask of the $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ film to form a hollow 26. Through the undercoat of Cr, Au is evaporated on the SiO_2 film to form a lower electrode. Then a ZnO film 23 is formed on the lower electrode by sputting method and an upper electrode 24 consisting of Al is formed on the ZnO film 23 by lift-off means. The film thickness ratio of the ZnO, Si and SiO_2 films is fixed so as to be a zero temperature factor. Thus the generation of cracks during the production of the titled vibrator can be prevented by using Si as the substrate

and adopting a composite structure.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO&Japio



⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-153412

Int. Cl.³
 H 03 H 9/17

識別記号

庁内整理番号 7190-5 J 砂公開 昭和58年(1983)9月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

9 圧電薄膜複合振動子

②特

願 昭57-36166

❷出

图57(1982)3月8日

⑩発 明 者 井上武志

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑫発 明 者 宮坂洋一

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 :

1. 発明の名称

正電彈膜複合摄動子

2.特許請求の範囲

(I) シリコン薄膜、 8iO_x薄膜、 ZnO 圧電薄膜からなり、 SiO_x 薄膜がシリコン薄膜と ZnO 薄膜との間に位置するような多層構造の振動部位をもち、周縁部をシリコン基板によって支持された厚み振動圧電振動子において、 ZnO 薄膜の厚さを T₁、8iO_x 薄膜の厚さを T₂、8i薄膜の厚さを T₃とし、 ZnO 薄膜と Si 薄膜との膜厚比 T₂/T₁を X、 ZnO 薄膜と Si Q 薄膜との膜厚比 T₂/T₁を Y と置き換えたときに、 基本 1 次モードを使用する場合には、次式①、②

 $Y = -0.264X + 0.548 (X \le 0.81)$ ①

Y = - 0.053 X + 0.092 (X > 0.81) ② で与えられる腹厚比とし、二次モードを使用する 場合には次式③④

 $Y = 0.186X^2 - 0.527X + 1.05(X>0)$ 3

Y = -X + 0.75 (0 < X < 0.5)

で与えられる膜厚比としたことを特徴とする圧電 薄膜複合振動子。

3.条明の辞細な影照

本発明は、VHF、UHF 帯において厚み振動 を用いて使用できる高安定の高周波用圧電振動子 に関するものである。

一般に、高周波帯において使用される圧電振動 子は種板の厚み振動が用いられており、代をを ものとして水晶、圧電セラミックスの圧電板を いた振動子が知られている。この振動子は、 が知られている。この振動子は、 が知られている。この振動子は、 がないるが、研磨加工ではを厚を 50~50 mmとする のが健界であり、高次モードを用いたとしても使 用度複数はせいぜい 200MHs が関界であった。

そこで、最近、数百MHzの高周波帯において容 無比の小さな圧電振動子を得る方法として、スパッタ法等により作成される圧電凝膜作成技術と異 方性エッチング技術を用いた圧電凝膜後合振動子 が提案されている。この振動子はシリコン基板上 にシリコン、酸化物などの種類と圧電視距とまる にシリコン、酸化物などの種類と圧電視距とまる

特開昭58-153412(2)

状に作成し、振動子として使用する部分の基板をエッチングによって除去することにより、外縁部を基板によって支持させた構造のものである。

しかし、圧電静膜はスペック法、 CVD 法などで形成されるが、代表的な圧電静膜材料であるZnO、 Cd8、 AlN 等は周波数温度係数が大きいために、Si 基板との組合わせだけでは温度安定度の高い圧電振動子を得ることはできない。

 の膜厚が ZnO の膜厚の約 2 分の 1 のときに基本 1 次モードの共振に関して零温度保敷が得られることが知られている。

しかしながら、810。膜は非常にもろいために製造中にクラックが入りやすく量酸する場合に大きな障害となり、また、得られた振動子の共振尖鏡度Qm も 500~2000程度であり、この構造では共振尖鏡度Qm の大きな援動子を得ることが離かしかった。

本発明は上記問題点を解消するもので、共振尖能度Qm が大きく、かつ温度安定性に優れた圧電 種膜複合振動子を提供しようとするものである。 以下、本発明の実施係を図面によって幹細に製

以下、本発明の実施例を図面によって詳細に製 明する。

第2図は、本発明の圧電振動子の構成を示すものである。すなわち、第2図において、表面が(100)面であるSI基板21上にSiOz薄膜22を形成し、SiOz 薄膜22上に下部電極25、及びZnO圧電薄膜23、上部電極24を顧に積層して形成し、振動部位に相当するSI基板21の裏面にエッチン

グにより空孔26を設けたものである。

一方、弾性スチフネス Call の温度保敷の彼が ZnO、 Siが食、SiO。 が正であることから、EnO の 腹厚 Ti、 SiO。の腹厚 Ta、 Siの膜厚Ta の腹厚比を濃 定することにより等温度保敷を得ることができる。 また、接動子の容量比 r を小さくするという意味から基本 1 次モード及び 2 次モードを積極的に 利用することは有効な方法である。

次に、具体的な実施例に従って詳細に製明する。
(家施例1)

第2図に示したで、共振的になって、共振的になる。 大変を対したを発する。 表面が(100)面をあるSI 基板21によったので、表面が(100)面をおいたのでは、 SI 基板21によったのでは、 SI 基板に SI Cu 膜をでしたが、 BI では、 SI をできる。 というないが、 BI では、 BI では

特開昭59-153412(3)

職々の値について実験を行い。窓温付近で零速度係 散となる原厚比 T_1/T_1 、 T_2/T_1 の関係とそのとき の零量比 r の値を求めた。それを郁 δ 固に示す。 第 δ 図から、零温度保敷となる関厚比は T_2/T_1 = Y、 T_1/T_1 = Xとすると、ほぼ次の実験式で与え られることが明らかである。即ち

同じく第2図に示した Zn O/SiO₂/Si 三層機成の圧電器 随機合振動子において、共振時において

1 波長共振を行う 2 次モードを用いた 援助子の実施例についてのべる。 援助子の作成は実施例 1 と全く同じ手挙で行った。 このとき、膜厚比 T₈/T₁及び T₂/T₁をパラメータとして種々の値について実験を行い、窓温付近で零温度係数となる膜厚比 T₈/T₁と T₂/T₁の関係とそのときの容量比 r の値を求めた。それを第 4 図 た示す。 第 4 図 から、零温度係数となる膜厚比は T₂/T₁= Y、 T₃/T₁= Xとすると、ほぼ次の実験式で与えられることが明らかである。即ち、

 $Y = 0.186 X^2 - 0.327 X + 1.05 \quad (X > 0)$ ③ このときの容量比 r と膜厚比 T_a/T_1 との関係を破骸で示す。 $T_a/T_1 < 1.5$ において r < 60 が得られていることがわかる。一方、 2 次モードでは、実用的な容量比が得られかつ室温近傍において零温度係数を有するもう一つの領域が X < 0.5 において存在することがわかった。即ち

D < X < 0.5 において Y = -X + 0.75 ④ で表わされる一点鎖線に沿った領域である。このときの誤事比 T_{B}/T_{1} と容量比 T_{B}/T_{2}

す。 r <30が得られていることがわかる。

⑤式で表わされる領域に関する具体的な一例と して、ZnO の膜厚 $T_1 = 3.4 \mu m$ 、 SiO_2 の膜厚 $T_2 =$ ・3.1 μm、8i·の膜隙 T_a= 3.2 μm の援動子の特性に ついて述べると、このとき、 2 次モードの共振局 波数 fr=7231 MHs、容量比 r= 27.93、共振尖锐 Qm = 5300 を得た。また、-20℃~60℃の温 度範囲において共振周波製造度偏差 △fr/fr = 80 ppm 以下の値が比較的容易に得られた。また、 ④式で変わされる領域に関する具体的な一例とし、 $T_1 = 5.7 \mu m$, $T_2 = 2.8 \mu m$, $T_3 = 1.4 \mu m$ O $\frac{40}{30}$ 動子の具体的な特性について述べると、このとき 2 次モードの共振層波数 fr = 572.8 MHs 、容量比 r= 217 、共振尖鱗度 Qm = 2200を得た。またー 20℃~60℃の温度範囲において共振周波散温度 個券 △fr/fr = 100 ppm 以下の値が容易に得ら nt.

以上の本発明の振動子の試作結果、エッチングの際、クラックが入ってしまう事故は皆無であり、 良好な特性を示す振動子を容易に得ることができ t o

尚、本発明の提動子において、分割電極を用いてフィルタ構成にすることも可能であり、また周波数調製のため振動子の表面に絶縁物をスパッタすることももちろん可能であることは言うまでもない。

したがって、本発明によれば、共振尖鋭度が大きく、しかも温度安定性に優れた振動子を容易に得ることができ、工業的価値も多大である効果を有しているものである。

4.図面の簡単な説明

第1 図は従来の ZnO/8iO。 複合振動子, 第2 図は本発明の実施例を示す ZnO/8iO。/8i複合振動子、第5 図及び第4 図はそれぞれ基本モード、第2 次モードに関する零温度保験となる膜厚比とそのときの容量比の関係を示す図である。

2 1 は 8 i 基板、2 2 は 8 i O p 膜、 2 5 は Zn O膜、 24, 25 は電板、12, 26 は空孔を示す。

特開昭58-153412(4)

第 1 図

第 2 図

